**发明/实用新型专利申请交底书**

一．**背景技术**

请指出与您的发明创造技术方案最相近的现有技术方案(即，**没有您的发明创造技术方案之前所使用的技术方案**)，且指出所述最相近的现有技术方案中存在的缺陷或不足。（最好指出您的发明技术方案能够解决的问题和缺点）

现有技术： 存在的缺点或不足：

**二、发明内容**

1﹒针对**产品发明创造**，您需要详细描述产品的形状、结构、工作原理、工作过程，有附图的应对照附图清楚说明：

1. 产品发明创造由哪些零部件组成
2. 各零部件所在的位置及其连接关系
3. 各零部件如何配合实现本产品发明创造（工作过程）

2﹒针对**方法发明创造（**产品的制造方法，测试方法，处理方法，通讯方法及产品的特定用途的方法），您需要详细描述所述发明创造的步骤及各步骤的条件及参数：

**三、有益效果**

 请描述您的发明创造技术方案与上述最相近的现有技术方案相比，您的发明创造技术方案有哪些优点。（您可以从您的发明创造技术方案的结构、功能、制程、成本、效率等方面的提高来解释您的发明创造技术方案的优点）。

**四、替代方案**

对于您在第二部分的发明创造技术方案，您是否还有其他的替代方案同样能实现您的发明创造技术方案（没有不需填写）

**五、其他**

如果发明创造技术方案中的零部件涉及到特殊的形状、尺寸、参数或材料等请您加以说明（没有不需填写）：

**注：产品发明：**

**\*机械：**请您提供3D图档或CAD图档；**\*电子**：请您提供电路图、工作原理图、曲线图等图档；**\*通讯**：请您提供模块图、流程图、曲线图等图档；**\*软件**：请您提供架构图及流程图等图档。

**方法发明：**请您提供步骤图。

请将上述图档上传至赛贝平台，谢谢！